**深圳市景旺电子股份有限公司**

**2022年第三季度业绩说明会会议纪要**

**一、本次会议召开情况**

**会议召开时间：**2022年11月15日下午14:00-15:00

**会议召开方式：**上证路演中心网络互动

**网上召开地址：**上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

**参加人员：**董事长刘绍柏先生、财务总监王长权先生、董事会秘书黄恬先生、独立董事曹春方先生。

**二、本次说明会投资者提出的问题及回复情况整理如下：**

**Q1：请问董事长，公司三季度的产能利用率是多少？相比二季度是否有变化？**

**A：**您好，公司三季度和二季度相差不大，整体产能利用率整体维持在85%以上。随着新工厂的陆续投产和客户订单持续导入，部分生产基地的产能利用率有望进一步提升，谢谢。

**Q2：请问董事长，公司现已在批量生产汽车智能化方面配套产品。那有没有在汽车电池方向的产品应用到呢，如是具体客户有吗？**

**A：**感谢您的提问，公司主要产品品类有硬板、软板、软硬结合版和金属基板等，在汽车电子领域深耕多年，与Tier1零部件供应商和整车厂商均有合作。电动化、智能化、网联化是汽车行业的未来的发展趋势，公司在汽车智能化方面的产品应用较为广泛，包括自动驾驶、车身控制、智能座舱等领域。动力电池方面公司提供软板方案替代传统的铜线束，并提供BMS模块的PCB综合解决方案。

**Q3：请问董事长，公司有没有在人工智能制造方面的技术储备或已接入客户。毕竟国家在高端制造政策支技力度也大。公司现阶段投入的研发资金重点方向是哪一块能展开说一说吗？**

**A：**您好，公司具备专业的研究团队和丰富的专利技术储备，研发投入逐年增加，目前公司在建的珠海高多层和高密度板项目已于2021年投产，项目建成后将丰富公司的高端制造产品线，满足市场对于终端电子产品日益轻薄化、智能化、小型化的需求，谢谢。

**Q4：请问在国内做PCB公司众多，竞争也大，明确到本公司优势点在哪些地方。公司下一主导研发发展方向可以讲下吗？**

**A**：您好，中国是全球最大的PCB生产地，占全球PCB产业的比重已超过50%。预计随着5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等行业的快速发展，中国的PCB行业市场容量仍有较大提升空间。公司深耕行业近30年，主要优势在于以下几个方面：一、全面的产品布局，公司是行业少数具备RPCB、MPCB和FPC量产能力的厂商，几乎能够覆盖PCB下游各个应用领域；二、公司和通信、汽车、工控医疗、消费电子等领域的客户均有多年良好的合作关系，通过了多项行业和客户认证，共同制订PCB行业标准体系；三、公司注重研发投入和产品不断升级，多次获得客户的供应商质量认证，致力于为客户提供稳定、可靠的高质量产品，满足客户的一站式需求；四、公司坚持精益生产、提升效能，也是行业内最先建成智慧化工厂的厂商，人均效率的逐年提升也有效地助力公司业绩的提升。谢谢。

**Q5：现在消费电子前期出货量下降，现阶段消费电子订单能见度如何。公司预计消费电子下一增长点在哪？**

**A：**您好，消费电子订单普遍周期较短，目前我们也在密切关注客户的库存周期。对于目前消费电子关注度较高的领域，公司提前布局AR/VR设备、智能家居和电子烟等，已与诸多客户展开合作。谢谢。

**Q6：请问，有给华为问界供货吗？**

**A：**您好，华为是公司的重要战略客户，公司已经向华为供应通信、能源、车载及终端消费类等应用领域产品，谢谢。

**Q7：公司未来技术提升的空间在哪里？是继续内生增长，还是会考虑在细分领域进行外部的投资并购？**

**A：**您好，未来公司仍将大力开展研发投入，主要集中于多层板层数提升、类载板的工艺突破、金属基板的技术研发等。对于细分领域的项目拓展公司也在积极和上下游客户沟通、考察，对于优质的标的，公司不排除后续有合作或投资的可能。谢谢。

**Q8：请问公司海外销售情况是怎样的？如何应对汇率变化？**

**A：**您好，公司外销收入占比在40%左右，也涉及到多种货币的结算，对于汇率波动的影响公司均有制订相应的计划，通过套期保值、较为灵活的贸易结算方式等平衡外币收支，汇兑损益对利润的影响整体可控。谢谢。

**Q9：ICT设备（含服务器）做为公司的新兴业务，目前进展如何？主要在哪个厂生产？这一块的增长空间预计有多少？未来的规划？**

**A：**您好，像一些数据中心、网络服务方面的服务器、交换机等是公司目前重点发展的业务，已经有一些客户在做小批量的单子，主要在深圳和珠海的高多层工厂。预计明年会有更多的客户导入，但是因为目前缺芯和平台换代的速度的影响，可能有明显的放量至少要等到明年下半年。珠海基地新建的产能规划的方向之一就是高端服务器、HPC领域。目前HLC最高可做40层，量产24层，线宽线距达到3.5/3/5mil，具备新一代intel的EGS平台和AMD的Milan/Rome平台能力的，我们也在积极推进客户的访厂、验证和批量导入流程。谢谢。

**Q10：公司是否考虑股份回购？**

**A：**您好，公司将结合市场情况和股权激励等安排确认是否实施股份回购。谢谢。